

抗荧光淬灭封片剂（半干型-含 DAPI）

产品简介：抗荧光淬灭封片剂是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂，用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭，可最大限度延长荧光持续时间，本产品内含 4',6-二脒基-2-苯基吲哚（DAPI）荧光染料，染料的激发波长为 350nm，发射波长为 420nm。该试剂具有双重功能：既可有效延缓荧光染料的光漂白现象，又能实现细胞核的特异性染色。

产品货号：HL071

保存：-20℃保存

使用方法：

1. 将待封片的片子置于 PBS 溶液中彻底冲洗，随后轻轻甩掉残留在片子表面的 PBS 液滴。
2. 本品为浓稠的透明液体，用吸管或大枪头在玻片上滴加适量的封片剂，然后轻轻覆盖上盖玻片，确保没有气泡产生。
3. 将封好的片子小心放入切片盒中，并置于 4℃ 的恒温环境中保存，以确保其稳定性和长期保存效果。
4. 如需取下盖玻片，可将切片置于 PBS 溶液中，待盖玻片松动后，慢慢取下盖玻片。

注意事项

1. 滴加封片剂时，尽量避免气泡，以免影响后续观察及扫片。
2. 封片剂的量要覆盖组织，以免干片。
3. 荧光物质均易发生淬灭，本产品可减缓荧光淬灭，为保证荧光强度封好的片子应尽快成像。